

<SEMICON TAIWAN2023 募集要項>

公益財団法人やまぐち産業振興財団

目的

台湾で開催される半導体産業および関連部品を対象とする見本市「SEMICON TAIWAN2023」へ出展することにより、県内中小企業の製品・技術のPR及び新規取引先開拓の取組みを支援し、成長著しい海外市場を取り込むことによって販路拡大に繋げる。

1 出展する展示会の概要

展示会名	SEMICON TAIWAN 2023 (https://www.semicontaiwan.org/en)
会 期	令和5年9月6日(水)～8日(金)
展 示 会 概 要	製造技術、装置、材料をはじめ車やIoT 機器などの SMART アプリケーション等の半導体関連産業の総合展示会
会 場	TaiNEX 1,2 (台湾、台北市)
主 催	SEMI (https://www.semi.org/zh/)

2 募集内容

対象企業	県内に主たる事業所を有する中小企業者
募 集 数	4社程度
出展方法	当財団が借り上げ開設する山口県ブースへの共同出展
展示スペース	間口 6.0m×奥行 6.0m 程度 (ブース全体) 間口 3.0m×奥行 3.0m 程度 (1社あたり) ※小間位置により変更する場合があります。
小間仕様	<ul style="list-style-type: none">・通訳者 (1社につき1名)・カーペット・社名版・展示台・椅子2脚程度・キャビネット・カタログスタンド・ブース照明・コンセント2口程度
出展者負担	<ul style="list-style-type: none">・上記小間仕様に記載のない追加装飾、備品等・展示物の輸送費・各出展企業の旅費・その他上記小間仕様に記載のない経費
募集締切	令和5年6月23日(金)
申込方法	別紙申込書もしくは下記WEB 申込フォームから申し込むこと https://forms.gle/EHTADGxnQGbPFNvT8
提出先及び問合せ先	〒754-0041 山口市小郡令和1-1-1 山口市産業交流拠点施設4F (公財)やまぐち産業振興財団 事業支援部 澁谷・谷村 TEL : 083-902-3722 FAX : 083-902-9010 Mail: jigyo@yipf.or.jp

3 やまぐち産業振興財団ブースへの出展条件等

(1) 出展要件

- ア 8月中～下旬に開催予定の「台湾セミナー（仮称）」に参加すること。
- イ 展示会商談マッチングのための個別打合せおよびフォローアップ打合せ（全3回程度）に参加すること。
- ウ 前日準備、期間中ブース対応、会期終了後撤去を行うこと。
- エ ブースには説明員を常時配置し、積極的に商談すること。
- オ 展示商談会終了後商談結果について報告すること。（直後・半年～1年後）
- カ 出展者説明会に出席すること。（日程については後日案内）
- キ 不測の事態への対応が生じた際について、財団が決定した方針に従うこと。
※上記セミナー、個別打合せについて詳細決まり次第、参加企業様に別途連絡。

(2) 出展にあたっての注意事項

- ア 対象企業
以下に該当するみなし大企業については除く。
 - (i) 発行済株式の総額又は出資金額の2分の1以上が同一の大企業の所有に属している法人
 - (ii) 発行済株式の総額又は出資金額の3分の2以上が複数の大企業の所有に属している法人
 - (iii) 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている法人
- イ 出展者の決定
出展の可否について、7月上旬頃に申込者へ連絡
- ウ 出展内容
ブース内での、裸火の使用、危険物の持ち込みは不可。
- エ 書類の提出
当財団や主催者等から書類等の提出依頼があった場合、締め切り厳守のこと。
- オ その他
主催者の都合または天災その他不可効力の原因により開催中止、また、開催内容が変更される場合がある。

4 全体スケジュール（予定）

6月	7月	8月	9月
【23日】 ・出展申込締切	【上旬】 ・出展企業決定 【中旬頃】 ・個別打合せ	【上～中旬頃】 ・個別打合せ ・出展者説明会 【中～下旬】 ・台湾セミナー	【5日】 ・展示会前日準備 【6～8日】 ・展示会会期 【中～下旬】 ・フォローアップ打合せ